



SUB-D Kontakte

Kontaktstift Grösse 8

Artikelnummer: SUMCP8-8AU2

Mechanische Eigenschaften Kontakte

Kontaktart:	Stift
Anschlussart:	Crimp
Anzahl Steckzyklen (min.):	200
Werkstoff Kontakt:	CU-Legierung
Schutzschicht:	vergoldet, 0.8µm über 1.2µm Ni
Leiter (mm ²):	5.2 - 8.3
Leiter (AWG):	10 - 8



Massbild

D1 (Ø):	5.8
D2 (Ø):	3.6
d1 (Ø):	4.6
L1 (mm):	22.7